

CR 魔法少女リリカルなのは (三洋物産)

【MTB】 確率=1/319.6 確変=65.0% 電サポ=潜伏有 /0/50/75/100回 賞球=4&2&3&5&15
 【MBA】 確率=1/99.9 確変=65.0% 電サポ=フル /10/20/30回 賞球=4&2&3&5&9

■潜伏確変仕様…[潜伏継続] タイプ

※【MBA】は無し

■保留メモリー…8個

■保留消化…電チュー優先消化

■ラウンド変動…あり

■小当り…なし

■特賞…右打ち

■遊技盤の仕様■

＜木ベニア盤＞

【MAX 出玉】

【MTB】(15個/10C)
 ・(J) 5R… 700個
 ・(J)10R…1,400個
 ・(J)15R…2,100個

【MBA】(9個/9C)
 ・(J) 5R… 360個
 ・(J)10R… 720個
 ・(J)15R…1,080個

サブデジメモリー
 メインメモリー

【参考修正ゲージ】

＜参考盤面傾斜= 分 厘＞

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|---|--|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検 (確認)
 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p>B : 主基板等の点検
 4:主基板のケース異常・開封
 5:主基板の形状異常・異物
 6:払出基板のケース異常・開封
 7:払出基板の形状異常・異物
 8:ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検
 9:周辺基板・10:中継端子板
 11:外部端子板・13:コネクタ
 12:ユニット接続端子板・14:配線
 15:裏バック・16:遊技くぎ及び風車
 17:上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認)
 18:タッチセンサー作動確認
 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認)
 21:入賞賞球数・22:最大入賞数
 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検
 25:全ての接続箇所点検
 26:スピーカーの作動確認
 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|---|--|